

檔 號：

保存年限：

南部科學工業園區管理局 函

機關地址：741-47台南市新市區南科三路22號

聯絡人：吳明鍵

電話：06-5051001 分機2139

傳真：06-5050312

電子信箱：mingwu@stsipa.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國102年12月24日

發文字號：南投字第1020032370號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：為培育產業研發人力，促進產業商品競爭力，本局公開徵求103年度「南部科學工業園區研發精進產學合作計畫」，請查照。

說明：

- 一、旨揭計畫係為鼓勵園區廠商結合學研機構之研發能量，共同進行關鍵技術之合作研究，每件計畫最高可補助新台幣1,000萬元，其中補助學研機構比例不得低於總補助金額之30%，計畫執行期間為103年6月1日至104年5月31日止。
- 二、本計畫申請相關文件即日起上網公告並受理申請，請逕自本局網站<http://www.stsipa.gov.tw>（點選園區通報下載本計畫「申請手冊」），本計畫預定於103年2月17日截止收件。

正本：園區廠商(全部)(共185單位)、國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立交通大學、國立中央大學、國立中山大學、國立臺灣海洋大學、國立中正大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、國立陽明大學、國立臺北大學、國立嘉義大學、國立高雄大學、國立東華大學、國立暨南國際大學、國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、國立臺北科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立台東大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立虎尾科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、國立臺北教育大學、國立新竹教育大學、國立臺中教育大學、國立屏東教育大學、國立澎湖科技大學、國立勤益科技大學、國立臺北護理健康大學、國立高雄餐旅大學、國立金門大學、國立臺中科技大學、東海大學、輔仁大學、東吳大學、中原大學、淡江大學、中國文化大學、逢甲大學、靜宜大學、長庚大學、元

裝

訂

線

